

Y
Lochbild
board drillings

alle Löcher
all holes

$\phi 1 \pm 0,1$

Position
position

Reihe
row

$3 \times 2,54 (=7,62)$

$2,54$

$\phi 2,8^{+0,1}$

$31 \times 2,54 (=78,74)$

$88,9 \pm 0,1$

$2,54 \pm 0,1$

$5,3 \pm 0,1$

$0,1$

X
Kontaktbelegung
contact loading

Standard
standard pin

Voreiler
preleading pin

Nacheiler
lagging pin

Referenzebene Tiefe
datum plane depth

Kontakt-Typ
pin-type

Steckbedingungen entsprechen nicht IEC 61076-4-113
mating conditions not acc. to IEC 61076-4-113

X
Kontaktbelegung
contact loading

Reihe
row

$11 \pm 0,1$

$2,54$

$31 \times 2,54 (=78,74)$

$85,25 \pm 0,05$

Position
position

32

$88,9 \pm 0,1$

$\phi 2,55 \pm 0,05$

$2,95 \pm 0,05$

$93,9 \pm 0,1$

X

Y

$6 \pm 0,1$

1 weitere Informationen siehe: DS 02 01 120 02 01
further information see: DS 02 01 120 02 01

36504 26.04.12 Hage.
35551 24.07.09 hsv
32460 25.01.05 Leh.
31412 07.04.03 Hage.
30920 10.04.02 Rie.
30792 24.01.02 Rie.
Mod. Dat. Name

Techn. Character.
Dat. Name Maßstab/Scale
1:1

Nicht tolerierte Maßel Free size tolerances
IEC 61076-4-113

har-bus 64 male connector
Einlöt 128-polig SMC
solder 128-pole SMC

TB 02 01 128 x101

Blatt/ page

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances		
						IEC 61076-4-113		
36504	26.04.12	Hage.		Dat.	Name	Maßstab/Scale	<i>har-bus 64 male connector</i> Einlöt 128-polig SMC <i>solder 128-pole SMC</i>	
35551	24.07.09	hsv	Detail.	09.10.96	Rie.			
32460	25.01.05	Leh.	Insp.	09.10.96	Pa.			
31412	07.04.03	Hage.	Stand.					
30920	10.04.02	Rie.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 02 01 128 x101	Blatt/ page /
30792	24.01.02	Rie.						
Mod.	Dat.	Name						
						Sub.		